

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-037

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 关于“利扬转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 重要内容提示：

- 前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“利扬转债”的信用等级为“A+”。
- 本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“利扬转债”的信用等级为“A+”。

据《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“利扬转债”）进行了跟踪信用评级。

### 一、前次评级情况

公司前次主体信用评级结果为“A+”；评级展望为“稳定”，“利扬转债”前次评级结果为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年5月27日。

### 二、本次评级情况

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2025年7月24日出具了《广东利扬芯片测试股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【945】号01），本次公司主体信用评级结果为：“A+”；利扬转债评级结果为：“A+”，评级展望维持为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《广东利扬芯片测试股份有限公司相关债券2025年跟踪

评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025年7月25日